

COMNEX T

第2回 次世代 通信技術 & ソリューション展 出展のお知らせ

日本シイエムケイは Beyond 5G/6G 通信技術の革新に貢献するプリント配線板技術をご紹介します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

会 期： 2024年6月26日(水)~28日(金)

会 場： 東京ビッグサイト 南展示棟 1F(南2ホール)

小間位置： 12-14

東京ビッグサイト
南1ホール 1F

東京ビッグサイト
南2ホール 1F

